

Cortex-M 在线编程器

用户手册

Rev2.12 2023年07月



声明

- ★ 小华半导体有限公司(以下简称: "XHSC")保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
- ★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品,并设计、验证和测试您的应用,以确保您的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
- ★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ★ XHSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ★ 任何带有 "®"或 "™"标识的图形或字样是 XHSC 的商标。 所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2023 小华半导体有限公司 保留所有权利



目 录

声	明 .	• • •	• •	• •	• •		•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	• •	• •	 •	• •	•	• •	• •	•	2
目	录 .	• • •	• •	• •	• •		•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	• •	• •	•		•	• •	 •	• •	•	• •	• •	•	3
表索	引.	• • •	• •	• •	• •		•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•		•		• •	•	• •	•	• •	•	• •	 •	• •	•	• •	•	•	4
图索	引.	• • •	• •	• •			•			•	• •		• •	•			•	• •	•	• •	•			• •	• •		• •		• •			 •	• •	•	• •		•	5
1	简介	• • •	• •				•	• •		•	• •	•	• •	•			• •		•	• •	•				•		• •	•				 •	• •	•	• •		•	6
	1.1	概!	览.											•																							•	6
	1.2	连	接概	述																																	•	6
	1.3	软	件运	行	概ì	尤.																																7
2	快速撐	操作	• •	• •			•	• •		•	• •	•	• •	•			• •		•	• •	•			• •	•		• •	•				 •	• •	•	• •		. 1	.0
3	操作指	描述					•	• •		•	• •		• •	•	• •	•			•	• •	•		•					•				 •	• •	•	• •		. 1	.2
	3.1	МС	U i	2置	i.		•																														. 1	.2
	3.2	МС	:U	Fl	as	h 1	信息	息																													. 1	.2
	3.3	自	动编	号																																	. 1	.3
	3.4	操	作.																																		. 1	_4
	3.5	信	息显	示																																	. 1	.5
	3.6	命	令行	操	作																																. 1	.6
4	错误处			• •			•				• •	•	• •						•	• •			•		•							 •		•	• •		. 1	.8
	4.1	提	示.																													 •					. 1	8.
	4.2	错	误.																																		. 1	_9
版本	修订证	录					•				• •				• •				•				•									 •		•		•	. 2	20



表索引

表 1-1	编程器软件运行环境
表 4-1	提示
表 4-2	错误



图索引

图 1-1	串口模块与目标 MCU 连接
图 1-2	Framework 4.07
图 1-3	在线编程器文件目录
图 1-4	· 软件界面 1
图 1-5	软件界面 2
图 2-1	. 硬件连接
图 2-2	MCU 设置
图 2-3	选择操作11
图 2-4	· 执行操作
图 3-1	MCU 设置
图 3-2	MCU Flash信息12
图 3-3	开启自动编号
图 3-4	· 操作
图 3-5	,
图 3-6	6 信息显示
图 3-7	⁷ 进入程序所在目录
图 3-8	进行 MCU 设置
图 3-9	可支持的操作命令
图 3-1	.0 示例操作信息



1 简介

1.1 概览

CM ISP(Cortex-M In-System Programmer)是为小华半导体(XHSC)的 Cortex-M 系列 MCU 提供的一款在线编程器软件,支持小华半导体旗下所有的 Cortex-M 系列 MCU 产品。本文将介绍在线编程器软件(xhsc.exe)的使用方法和编程注意事项。

本文适用于在线编程器软件版本号为 V2.02 及以上。

1.2 连接概述

CM ISP 编程器软件(xhsc.exe)使用时,串口模块与目标 MCU 连接如图 1-1 所示。

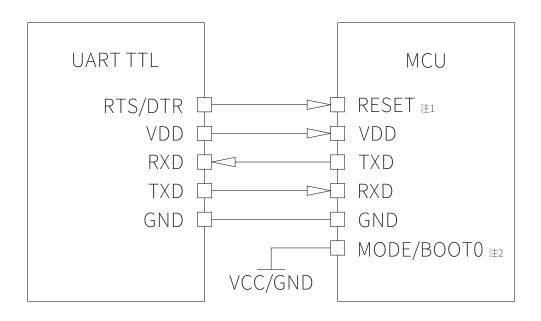


图 1-1 串口模块与目标 MCU 连接

将目标芯片连接到串口模块,再将串口模块连接到 PC。

注:

- 某些系列无 MODE/ BOOTO 引脚,串行编程时需将串口模块的 RTS 或者 DTR 连接到目标 MCU 的 RESET 引脚。
- 不同型号芯片的 MODE/ BOOTO 引脚的连接方式可能不一样,具体请参照编程器软件界面提示。



1.3 软件运行概述

在线编程器软件运行环境如表 1-1 所示。

表 1-1 编程器软件运行环境

操作系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10
Framework 版本	Framework 4.0 或以上版本

运行软件需要电脑上已经安装好 Microsoft.NET Framework v4.0 或以上版本。请确认电脑系统路径 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework(64)" 是否存在 Framework 4.0,如图 1-2。

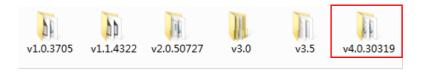


图 1-2 Framework 4.0

如果操作系统未安装,请在 Microsoft 官网选择相应的版本进行下载。

在线编程器软件所在文件夹文件目录如图 1-3 所示。

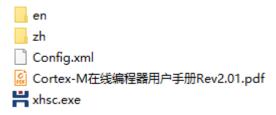


图 1-3 在线编程器文件目录

"en" "zh"文件夹包含了程序语言配置文件,可实现程序界面中英文切换,不是必需。

"Config.xml"为用户配置文件。系程序关闭后自动生成,用以保存用户相关设置。首次使用无此文件。

"Cortex-M 在线编程器用户手册 Rev2.01.pdf"为用户手册文件,该文件可通过点击程序界面菜单"帮助"打开。

"xhsc.exe"为程序执行文件。单一该文件也可运行,但不能实现中英文切换,只支持英文显示。



双击 "xhsc.exe" 打开软件,软件界面如图 1-4。



图 1-4 软件界面 1

- **MCU 设置:** 用于设置目标 MCU 型号、目标 MCU 使用晶振频率(HC32F146×A/ HC32M140×A 和 HC32F146×8/ HC32M140×8)或所选串口的通信波特率(其余系列)、待烧录的 Hex 文件和 PC 端的 COM 端口号。
- MCU Flash 信息: 显示选取的 MCU Flash 信息: 开始地址、页大小、页数量和 Flash 大小。
- **自动编号:** 用于用户给 MCU 进行编号。
- 操作:操作分为两部分:上传和执行。上传系读取目标 MCU Flash 数据并保存为.hex 文件; 执行可以选取想要操作的操作项,操作项包括擦除、空白检查、编程(验证)、芯片加密,选好操作项后点击执行按钮。
- 信息显示:用于显示编程信息。



如果选择目标 MCU 为 HC32F460xExx/ HC32F45xxExx, 软件界面如图 1-5。



图 1-5 软件界面 2

HC32F460xExx/HC32F45xxExx 有读保护 1、读保护 2、加密功能,如果要操作这些功能,需要选中对应的选项框。其中读保护 1 需要输入密码,加密功能需要设置 flash 加密范围。



2 快速操作

下面将讲述如何快速进行编程。

1. 将 USB 转串连接线的串口端与目标 MCU 的串行编程引脚连接,以 HC32L136 系列为例,连接方法如图 2-1 所示。目标 MCU MODE 引脚上拉,然后目标 MCU 上电进入串行编程模式。

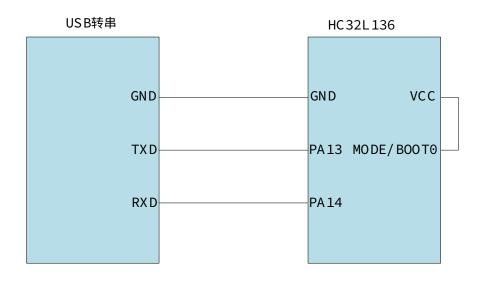


图 2-1 硬件连接

2. 用 USB 转串连接线将 PC 和 MCU 目标板连接起来。打开软件,选择相应目标 MCU 型号,设置通信波特率,选取编程的 Hex 文件,将端口设置为使用的 COM 端口号。



图 2-2 MCU 设置



3. 选择想要的操作。例如选取"擦除"、"空白检测"、"编程(验证)"复选框。如图 2-3 所示。



图 2-3 选择操作

4. 点击"执行"按钮开始编程,等待编程结束。

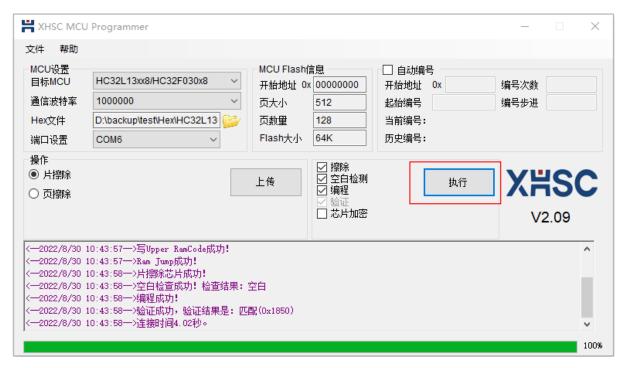


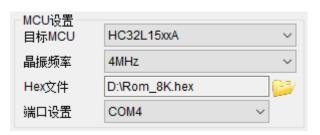
图 2-4 执行操作



3 操作描述

3.1 MCU 设置

MCU 相关信息的设置,选择 MCU 型号,设置晶振频率或通信波特率,选取要编程的 Hex 文件,以及对应端口。



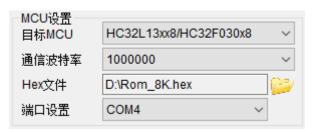


图 3-1 MCU 设置

- **目标 MCU**: 这个下拉框包含了小华目前所有 ARM cortex-M 内核的 MCU 类型,选取一个与编程目标 MCU 对应的型号。
- **晶振频率或通信波特率:** 对于 HC32F146xA/ HC32M140xA 和 HC32F146x8/ HC32M140x8 系列 MCU,此选项为设置目标 MCU 所使用的晶振频率; 对于其余系列 MCU,此选项为设置所选端口的通信波特率。
- Hex 文件:用于选取将要编程的 Hex 文件。
- 端口设置:设置用于 ISP 连接的端口号。

3.2 MCU Flash 信息

显示的所选型号的 MCU Flash 信息:开始地址、页大小、页数量和 Flash 大小。如图 3-2。

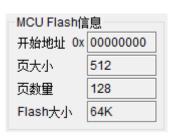


图 3-2 MCU Flash信息



3.3 自动编号

本软件带有给目标 MCU 编程时进行编号的功能,只需要在"自动编号"组内选择单选框"自动编号" 就可设置自动编号。



图 3-3 开启自动编号

选择了"自动编号"后,自动编号的功能使能,填入相应的参数,相关参数描述如下:

- 开始地址:将编号写入到 MCU Flash 地址,起始编号需要占用 4 个字节,地址必须在 MCU Flash 范围内(根据相应型号 MCU 而定),地址为十六进制,从 0-F 之间的字符。

- 编号次数:需要写入多少个编号,编号次数必须大于 0,数值范围是 1 到 999999。

- 起始编号: 起始编号是编号的开始编号,从 0 到 4、294、967、295 (0xFFFFFFFF)。

- 编号步进:每个编号之间的步进,数值范围是 0 到 999。

- 当前编号:显示这次编程所写入的编号。

- 历史编号: 历史编号是显示上次成功写入的编号。



3.4 操作

该部分包括本软件的主要功能,上传、擦除、空白检测、编程(验证)和芯片加密。



图 3-4 操作

如果目标 MCU 选择为 HC32F460xExx/ HC32F45xxExx, 除上述功能外还会显示:读保护 1、读保护 2 和加密功能。



图 3-5 HC32F460xExx/ HC32F45xxExx 可用的操作

<通用操作>

- **上传:** 如果用户有选择烧录的文件,则只读取上传烧录部分内容; 如果用户未选择烧录的文件或者烧录的文件地址不对,则读取上传目标 MCU 整个 Flash 内容。
- 擦除:擦除包含两种擦除方式:片擦除和页擦除,片擦除是擦除整个芯片,页擦除是根据编程的 Hex 文件所占 Flash 页的位置进行擦除。
- 空白检测:检查整个芯片是不是属于空白状态(全 0xFF)。
- 编程:编程是将 Hex 文件编程到 MCU 的操作。
- **验证:**验证编程进去的代码是否正确。
- **<通用保护功能>**(除 HC32F460xExx/ HC32F45xxExx 之外其它芯片的保护功能)
- **芯片加密:**对芯片 flash 数据进行保护,保护后 flash 数据无法被读取。
 - **注:** HC32x07xxAxx/ HC32x17xxAxx/ HC32x19xxCxx 系列芯片加密操作只允许 进行 64 次,64 次之后芯片锁死,无法进行解密操作。



<HC32F460xExx/ HC32F45xxExx 芯片保护功能>

- 读保护 1: 针对 FLASH 区域实行读保护,以防不受信任的用户读取 FLASH 数据,保护后通过密钥可以读取 flash 内数据。
- 读保护 2: 针对 FLASH 区域实行读保护,以防不受信任的用户读取 FLASH 数据,保护后任何操作都无法读取 flash 内数据。
- **加密**:对 FLASH 数据进行加密,防止 FLASH 遭受物理解析攻击。选中编程选项框的前提下,选中加密选项框,并设置加密扇区,对设置的扇区成功编程后这些扇区的数据被加密。

3.5 信息显示

用于显示操作信息,以及操作进度。

```
〈一2019/9/2 16:58:08一>更改波特率设置成功!
〈一2019/9/2 16:58:08一>加密检查成功!
〈一2019/9/2 16:58:08一>片擦除芯片成功!
〈一2019/9/2 16:58:09一>空白检查成功! 检查结果: 空白
〈一2019/9/2 16:58:11──〉编程成功!
〈一2019/9/2 16:58:11──〉验证成功,验证结果是: 匹配(0x39A3)
〈一2019/9/2 16:58:11──〉连接时间6.28秒。
```

图 3-6 信息显示



3.6 命令行操作

程序支持在 CMD. exe 或者第三方程序中使用命令行操作。以 CMD. exe 为例:

打开 CMD.exe, 进入 xhsc.exe 所在文件目录, 如图 3-7。

```
microsoft Windows [版本 10.0.19044.1889]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\xuxx>D:
D:\>cd \backup\New ISP\tag_V2.09\XHSC ISP
```

图 3-7 进入程序所在目录

键入 "xhsc", 打开 xhsc.exe 程序, 进行 "MCU 设置", 然后关闭 xhsc.exe 程序。如图 3-8。



图 3-8 进行 MCU 设置

返回 CMD.exe,键入 xhsc ? ,显示可支持的操作命令。如图 3-9。

图 3-9 可支持的操作命令



例如使能自动编号,开始地址设置为 0×2000 ,编号次数设置为 1,起始编号设置为 0,编号步进设置为 1,同时选择片擦除,空白检查和编程,键入 "xhsc AN-2000-1-0-1 CE B P"回车,运行结果如图 3-10。

```
D:\backup\New ISP\tag_V2.09\XHSC ISP>xhsc AN-2000-1-0-1 CE B P
D:\backup\New ISP\tag_V2.09\XHSC ISP>连接成功!
下载并运行RAMCODE成功!
更改波特率设置成功!
写Upper RamCode成功!
Ram Jump成功!
片擦除芯片成功!
空白检查成功! 检查结果:空白
编程成功!
自动编号:验证成功,验证结果是:匹配(0x0000)
验证成功,验证结果是:匹配(0x1850)
连接时间3.14秒。
```

图 3-10 示例操作信息

注意:

不同操作命令参数之间需用空格隔开。



4 错误处理

4.1 提示

表 4-1 提示

提示信息	描述	处理
连接成功	连接成功	
MCU 已被加密,需要手动重启 MCU,请在手动重	担二壬去去ウ MCU	소리 등 다 MCII 상 드 노 + "目" 상 기 / 4 / 5
启 MCU 后点击"是(Y)"	提示手动重启 MCU 	手动重启 MCU,然后点击"是"按钮继续。
自动编号已完成	自动编号完成	
自动编号地址与用户代码重叠,是否继续操作?	询问是否继续自动编号	点击"是"继续编号,否则停止写入编号



4.2 错误

表 4-2 错误

错误信息	描述	处理						
请选择需要烧录的Hex文件	未选取 Hex 文件	选取 Hex 文件						
+ # 8 7 T T # + # + T h	选取的 Hex 文件路径不存在或者文件	重新选取 Hex 文件并确保 Hex 文件有						
文件路径不正确或文件无效	无效或被占用。	效且不被占用						
Hex 文件格式错误	Hex 文件格式错误	确认 Hex 文件是否正确						
Hex 文件错误! 长度超出所选芯片	Hex 文件大小超出所选芯片 Flash 大	重新选择正确的 Hex 文件或重新选择						
Flash大小。	小	正确的目标 MCU						
请给本计算机安装一个串口	本计算机没有串口	安装一个串口						
中口操作初时	通信失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝试						
串口操作超时 	· 通信大败	重新上电						
 读取不成功	读取失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝试						
(英权个)以 <i>约</i>	英权大败	重新上电						
MCU Flash 被加密	Flash 被加密,数据无法读出	被加密芯片,Flash 数据不能读出						
片擦除芯片不成功	 片擦除失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝						
万 捺陈心万 个成功 	万捺陈大败 	重新上电						
┃ ┃ 页擦除芯片不成功	 页擦除失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝试						
贝尔际心片小戏切	,	重新上电						
页擦除芯片不成功:芯片被加密	被加密芯片不能页擦除	选择片擦除						
 空白检查不成功	 空白检查失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝试						
至 日 恒 亘 个 成 切	主口位重大规 	重新上电						
 检验和归零不成功	 检验和归零失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝试						
	極熱相切令大敗	重新上电						
编程不成功	 编程失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝试						
(編作	· 编住大双	重新上电						
 验证不成功	 验证失败	检查硬件连接,检查固件是否匹配,尝试						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	重新上电						
参数不能为空,请填写	参数未填写	填写参数						
参数格式错误,请重新填写	参数格式错误	重新填入参数						
地址超过所选芯片Flash大小,请	起始地址无效	重新输入地址						
重新填写	KENDUL/UXX	<u>ま物代別へどは</u>						



版本修订记录

版本号	修订日期	修订内容
Rev1.0	2017/11/10	Cortex-M 在线编程器用户手册初版发布。
Rev1.1	2019/04/09	增加对软件 V1.4 版本的描述。
Rev1.2	2019/04/15	增加支持芯片型号。
Rev2.0	2019/09/03	对软件 V2.0 版本的支持。
Rev2.01	2021/12/31	型号增加。
Rev2.1	2022/08/30	型号增加及公司 Logo 更新。
Rev2.11	2023/04/13	型号更新。
Rev2.12	2023/07/05	去除芯片具体支持型号描述。